



LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、	殿	に納入する

O. 4mm ピッチ 細線同軸電線 対 基板用 コネクタ について規定する。

This specification covers the 0.4mm PITCH MICRO COAXIAL WIRE to BOARD CONNECTOR series.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name		製 品 型 番 Part Number
リセプタクル アッセンブリー水平嵌合タイプ Receptacle Assembly - Side Entry Type	【無鉛】 【Lead Free】	5 O 1 O 4 4 一 * * O 9 5 O 1 O 4 4 一 * * 1 O(エンボス梱包品) (Embossed Tape Package)
プラグ ハーネスー水平嵌合タイプ Plug Harness - Side Entry Type	【無鉛】 【Lead Free】	501800-***

*: 図面参照 Refer to the drawing

【3. 定格 RATINGS】

項 目 Item	規 Stand	格 dard
最大許容電圧 Rated Voltage (Maximum)	30 V	[AC (実効値 rms) / DC]
最大許容電流 Rated Current (Maximum)	0.2 A	[AC (天郊旭 IIIIS) / DC]
使用温度範囲 Ambient temperature Range (Operating and Non-operating)	-30°C ~ From -30 to +75 o	

*1:通電による温度上昇分も含む Including terminal temperature rise.

	REV.	D																		
	SHEET	1~12																		
		REVISE (ON F	C O	NLY	,		TIT	LE:											
	変更			変 更 0.4mm PITCH MICRO COAXIAL V					WIF	RE to	o BO	DAR	D							
	ש	J2008-0904 '07/09/26 M.NABEI													品位					
	REV.		DESC						HIS D			_		_		_	-			-
	DESIGN CONTROL STATUS J			İ	RITTE BY: KANEI		IECKI BY: (ANEI	İ	PROV BY: HORII				E: YI 005/)/DAY 28	′				
DOCUMENT NUMBER						•		•			F	ILE	NAM	Ε	SH	HEE7				
PS-501044-001										PS	S50104	14001.d	doc	1 (OF 12					
						 									FN-:	37(0)				





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【4. 性 能 PERFORMANCE】

<u>4-1. 電気的性能 Electrical Performance</u>

項	目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、 開放電圧 20mV 以下、短絡電流 100mA にて 測定する。 測定位置は第5項に示す。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors, measure by drycircuit, 20mV MAX., 100mA. Contact resistance measuring points, see paragraph 【5】 (JIS C5402 5.4)	450mΩ maximum
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、 隣接するターミナル間及びターミナル・アース間に DC 125V を印加して測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Apply 125V DC between adjacent terminals, or terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	100 MΩ minimum
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、 隣接するターミナル間及びターミナル・アース間に AC125V(実効値)を1分間印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Apply 125V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminals, or terminal and ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異常無きこと No Breakdown

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	D	SEE SHEET 1 OF 12	0.4mm PITCH MICRO COAXI CONNECTOR	IAL WIRE to BO	DARD
	U	SEE SHEET I OF 12		製品仕村	養書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITH	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT			FILE NAME	SHEET
PS-501044-001				PS501044001.doc	2/12
				EN-	37-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Re	, 格 quirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Mating and Un-mating Force	適合するプラグにて、 毎分25±3mmの速さで 挿入 • 抜去を10回繰り返す。 When mated up to 10 cycles repeatedly at the 25±3mm per minute.	挿入力 Mating Force 抜去力 Un-mating Force	第7項参照
4-2-2	ターミナル保持力 Terminal / Housing Retention Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分25±3mmの速さで引張る。 Apply axial pull out force on the terminal assembled in the housing at the rate of 25±3 mm per minute.	0	N minimum kgf minimum }
4-2-3	電線保持力 Wire Retention Force	コネクタを固定し、電線を軸方向に 毎分25±3mmの速さで引張る。 Fix the connector and Apply axial pull out force on the wire at the rate of 25±3 mm per minute.		N minimum gf minimum }

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:					
	D	SEE SHEET 1 OF 12	0.4mm PITCH MICRO COAXI CONNECTOR	AL WIRE to BO	DARD			
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO					
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION			
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET			
	PS-501044-001 PS501044001.doc 3/12							
				EN-	37-1(019)			





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項	目 Item	条 件 Test Condition	規 Re	格 quirement
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Insertion/ Withdrawal	1分間10回以下の速さで挿入、抜去を 10回繰り返す。 When mated up to 10 cycles repeatedly by the rate of 10cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 :50m Ω 以下 maximum change from initial:50m Ω
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流を通電 し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL498) Mate connectors and measure the temperature rise of contact is passed. (UL498)	温度上昇 Temperature rise	30°C maximum 30 degree centigrade maximum
		DC1mA通電状態にて、 嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に、 掃引割合10~55~10 Hz/分、 全振幅1.5mmの振動を各2時間加える。	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-3	耐振動性 Vibration	(MIL-STD-202 試験法 201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test.	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 :50m Ω 以下 maximum change from initial:50m Ω
		Amplitude : 1.5mm P-P Frequency : 10-55-10 Hz Shall be traversed in 1 minute. (MIL-STD-202 Method 201)	瞬 断 Discontinuity	1.0μsec. maximum
		DC 1mA 通電状態にて、 嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に、	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-4	耐衝擊性	490 m/s² (50G) の衝撃を 各3回 加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) Mate connectors and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 :50m Ω 以下 maximum change from initial:50m Ω
4-3-4	Shock	along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test pulse: Half Sine Peak value: 490 m/s² {50 G} Duration: 11 ms (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	瞬 断 Discontinuity	1.0μsec. maximum

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	D	OFF OUEFT 4 OF 42	0.4mm PITCH MICRO COAXI CONNECTOR	AL WIRE to BO	DARD	
	ט	SEE SHEET 1 OF 12		製品仕村	議書	
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO			
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION	
DOC	UMENT N	_		FILE NAME	SHEET	
PS-501044-001				PS501044001.doc	4/12	
				EN-	37-1(019)	





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

項	目 Item	条 件 Test Condition	規 Re	, 格 quirement
		コネクタを嵌合させ、85±2℃ の 雰囲気中に 96時間放置後取り出し、 1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-5	耐 熱 性 Heat Resistance	Mate connectors and expose to $85\pm2^{\circ}C$ for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 :50mΩ 以下 maximum change from initial:50mΩ
400	耐寒性	コネクタを嵌合させ、-40±3°C の 雰囲気中に 96時間放置後取り出し、 1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) 耐寒性 Mate connectors and expose to -40±3°C for		異常なきこと No Damage
4-3-6	Cold Resistance	96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 :50mΩ 以下 maximum change from initial:50mΩ
		コネクタ嵌合させ、温度60±2℃、 相対湿度90~95%の雰囲気中に 96時間放置後取り出し,	外 観 Appearance	機能に影響する 腐食無きこと There is no corrosion which influences the function.
4-3-7	耐湿性	て1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法 103) Mate connectors and expose to 60±2℃,	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 :50mΩ 以下 maximum change from initial:50mΩ
	Humidity	relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements	耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
		shall be performed. (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	50MΩ minimum

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:					
	D	CEE CLIEFT 4 OF 42	0.4mm PITCH MICRO COAXI CONNECTOR	IAL WIRE to BO	DARD			
	D	SEE SHEET 1 OF 12	製品仕様書 THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO					
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION			
DOC	UMENT I			FILE NAME	SHEET			
	P	S-501044-001		PS501044001.doc	5/12			
				EN-	37-1(019)			





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

I	頁 目 Item	条 件 Test Condition	規 Re	格 quirement
		コネクタを嵌合させ、-40±3℃に 30分、 +85±2℃に 30分、これを1サイクルとし、 5サイクルを繰り返す。 但し、温度移行時間は 5分以内とする。 試験後、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C0025)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	Mate connectors and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 1 cycle a) -40±3°C 30 minutes b) +85±2°C 30 minutes (Transit time shall be within 5 minutes) (JIS C0025)	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 :50mΩ 以下 maximum change from initial:50mΩ
		コネクタを嵌合させ、35±2°C にて 重量比 5±1%の塩水を48±4時間噴霧し、 試験後常温で水洗いした後、 室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101) Mate connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon completion of the	外 観 Appearance	機能に影響する 腐食無きこと There is no corrosion which influences the function.
4-3-9	塩 水 噴 霧 Salt Spray	exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration : 5±1% Spray time : 48±4hours Ambient temperature : 35±2°C (JIS C60068-2-11 /MIL-STD-202 Method 101)	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 :50mΩ 以下 maximum change from initial:50mΩ

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	D	SEE SHEET 1 OF 12	0.4mm PITCH MICRO COAXIAL WIRE to BOARD CONNECTOR		DARD
	ט	SEE SHEET TOP 12		製品仕村	養書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501044-001		5-501044-001		PS501044001.doc	6/12
	EN-37-1(019)				





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

EN-37-1(019)

Į	頁 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement		
4-3-10	亜硫酸ガス	コネクタを嵌合させ、 外 観 温度40±2°Cにて50±5ppmの Appearance 亜硫酸ガス 亜硫酸ガス中に24時間放置する。		機能に影響する 腐食無きこと There is no corrosion which influences the function	
4-3-10	SO₂ Gas	Mate connectors and expose to 50±5ppm SO ₂ gas, ambient temperature 40±2°C, for 24 hours.	接触抵抗 Contact Resistance	初期からの変化量 : 50mΩ 以下 maximum change from initial: 50mΩ	
4-3-11	半田付け性 Solderability	ターミナル及びネールをフラックスに浸し、245±5℃の半田に2~3秒浸す。 Dip soldertails into the molten solder [held at 245±5 degree centigrade] for 2~3 seconds.	濡 れ 性 Solder Wetting	浸漬面積の95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes	
		[リフロー時] 第8項のリフロー条件にて2回実施する。 [When reflow] Reference reflow condition at 8 clause. Reflow operation of 2 times.			
4-3-12	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	[手半田時] 端子先端及びネール先端を350±10℃の 半田ごてにて3秒間加熱する。但し、端子に 異常な加圧をしないこと。 [When soldering iron] Bit temperature: 350±10℃ Soldering time: 3 second However, without too much pressure to the teminal.	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等の 異常なきこと No Damage	

():参考規格 Reference Standard{ }:参考単位 Reference Unit

	TITLE: 0.4mm PITCH MICRO COAXIAL WIRE to CONNECTOR 製品仕		TITLE:		
			IAL WIRE to BO	DARD	
				製品仕村	議書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOCUMENT NUMBER				FILE NAME	SHEET
	P;	S-501044-001		PS501044001.doc	7/12

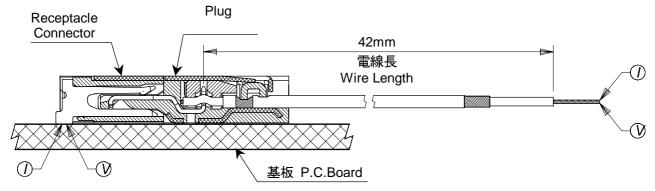




LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【5. 接触抵抗測定位置 CONTACT RESISTANCE MEASURING POINTS】



電線長42mmの導体抵抗を含む

Contact resistance includes the conductor resistance for the wire. (L=42mm)

【6. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】 図面参照 Refer to the drawing.

【7. 挿入力及び抜去力 MATING / UN-MATING FORCE】

極数 No. of CKT.	単位	挿入力(以下) Mating force (maximum)		抜去力(以上) Un-mating force (minimum)			
	UNIT	初回 1st	6 回目 6th	1 O 回目 10th	初回 1st	6 回目 6th	1 O 回目 1 Oth
30	N	39.2	39.2	39.2	4.00	3.50	3.50
	Kgf	{4.0}	{4.0}	{4.0}	{0.41}	{0.35}	{0.35}
40	N	49.0	49.0	49.0	5.00	4.50	4.50
	Kgf	{5.0}	{5.0}	{5.0}	{0.51}	{0.46}	{0.46}
50	N	58.8	58.8	58.8	6.00	5.50	5.50
	Kgf	{5.0}	{5.0}	{5.0}	{0.61}	{0.56}	{0.56}

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	D SEE SHEET 1 OF 12		0.4mm PITCH MICRO COAXIAL WIRE to BOARD CONNECTOR		
				製品仕村	養書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
	PS-501044-001			PS501044001.doc	8/12
	EN-37-1(019)			37-1(019)	

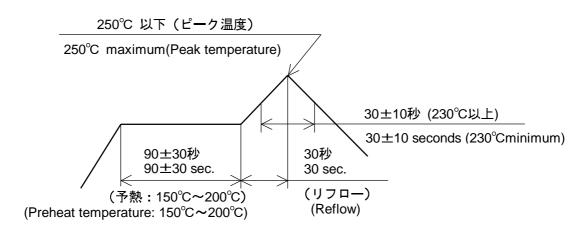




LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【8. 赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ (温度は基板レジスト部) TEMPERATURE CONDITION GRAPH (TEMPARATURE ON BOARD RESISTED SIDE)

注記: 本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので、

事前にリフロー評価の確認をお願い致します。

NOTE: Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by the soldering devices, P.C. boards, and so on.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
	D SEE SHEET 1 OF 12	SEE SHEET 1 OF 12	0.4mm PITCH MICRO COAXIAL WIRE to BOARD CONNECTOR		
			製品仕村	養書	
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501044-001		5-501044-001		PS501044001.doc	9/12
	EN-37-1(019)				37-1(019)





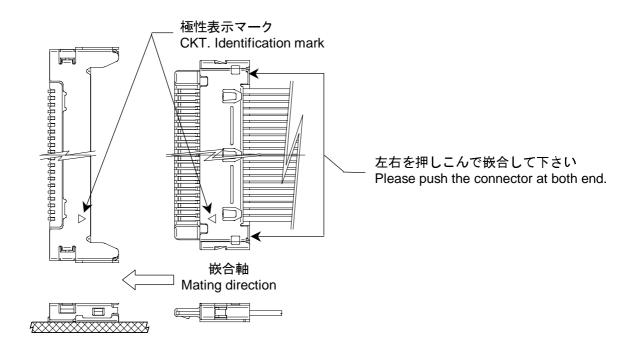
LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

【9. 使用上の注意事項 INSTRUCTION UPON USAGE】

[嵌合 MATE]

- 9-1. 嵌合は極力嵌合軸に沿って平行に行ってください。また、電線に負荷をかけながらの嵌合は避けてください。
 - Please mate the connector with parallel manner. Please do not overload the wires.
- 9-2. 製品の極性マークを合わせる方向で嵌合し、反転方向での嵌合無き様、作業を行って下さい。 There is a mating polarity please do no do impossible mating to this item though the structure which cannot mate oppositely doing the inside and outside.



REVISE ON PC ONLY		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	D SEE SHEET 1 OF 12		0.4mm PITCH MICRO COAXIAL WIRE to BOARD CONNECTOR		DARD
				製品仕村	議書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501044-001		5-501044-001		PS501044001.doc	10/12
	EN-37-1(019)				37-1(019)



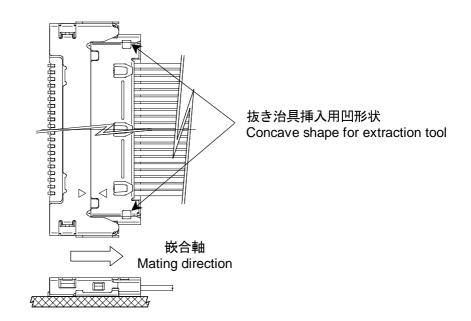


LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

[抜去 UN-MATE]

- 9-3. 電線をもっての抜去は避け、治具を使用してコネクタ本体を抜去して下さい。
 Please unmate the connector by using the specific extraction tool and do no pull out the wires.
- 9-4. 抜去は極力嵌合軸に沿って平行に行って下さい。過度のこじり抜去には注意して下さい。 Please unmate the connector with parallel manner. Please do not twist the connector too much.



- 9-5. 電線に常時張力が加わる状態での実装は避けて下さい。 Please avoid mounting in the state where tension always joins a wire.
- 9-6. コネクタ接触部には触れないで下さい。 Contacts of connectors shall be kept from human touch.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
D SEE SHE		SEE SHEET 1 OF 12	0.4mm PITCH MICRO COAXIAL WIRE to BOARD CONNECTOR		
	SEE SHEET TOF 12			製品仕村	議書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOCUMENT NUMBER				FILE NAME	SHEET
	P	S-501044-001		PS501044001.doc	11/12
	EN-37-1(019)				37-1(019)





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
А	RELEASED	'05/04/29		T.KANEKO	A.HORINO
В	REVISED	'05/05/31	J2005-3579	K.TAKETOMI	T.KANEKO
С	REVISED	'06/10/05	J2007-1019	D.YORIFUJI	T.KANEKO
D	REVISED	'07/09/26	J2008-0904	M.NABEI	T.HARUYAMA
		1			

REVISE ON PC ONLY			TITLE:		
	D	OFF CHIFFT 4 OF 42	0.4mm PITCH MICRO COAXIAL WIRE to BOARD CONNECTOR		DARD
	D SEE SHEET 1 OF 1			製品仕村	養書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO		
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-501044-001		5-501044-001		PS501044001.doc	12/12
	EN-37-1(019)				